

(社)日本溶接協会 はんだ・微細接合部会
技術委員会 微細接合技術分科会 講演会
～ 鉛フリー・VOCフリー対応フラックスと洗浄技術 ～

開催日時：平成21年11月17日(火) 13:20-16:45
開催場所：東京都中小企業会館(東京 銀座) AB会議室(8階)

【プログラム内容】

13:20-13:25

開会挨拶 座長：(株)村田製作所 高岡 英清 氏

13:30-14:05

「ロジンの鉛フリーはんだに対する反応性」荒川化学工業(株) 岩村栄治 氏

14:05-14:40

「鉛フリーはんだフラックス対応・低VOC 一液洗浄システム」化研テック(株) 堀 薫夫 氏

14:40-14:55

休憩

14:55-15:30

「VOC削減フラックスの現状と課題」タムラ化研(株) 熊倉市朗 氏

15:30-16:05

「VOC対策フラックス」クックソニエレクトロニクス(株) 坂内智津子 氏

16:05-16:40

「鉛フリーはんだ対応低VOCフラックスの信頼性評価」三菱電機(株) 藤間美子 氏

16:40-16:45

閉会挨拶 座長：ソニー(株) 荒金 秀幸 氏

【参加申込方法】

申込書に必要事項を記入し、郵送またはFAXでお送り下さい。受付後、参加証をFAX送付いたします。

■参加定員：定員70名(定員になり次第締め切ります。)

■参加費用：7,000円(※資料代および消費税を含む。振込手数料は、各自ご負担下さい。)

但し、会員・大学・国公立研究機関：5,000円(ただし、学生・院生は2,000円)

(会員とは本部団体会員(<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>))

【はんだ・微細接合部会 部会員】※順不同

千住金属工業(株)、タムラ化研(株)、(株)ニホンゲンマ、石川金属(株)、日本アルミット(株)、(株)日本スベリア社、ニホンハンダ(株)、(株)青木メタル、内橋エステック(株)、(株)小島半田製造所、(株)弘輝、佐々木半田工業(株)、ソルダーコート(株)、タルチンケスター(株)、(株)日本フィラーメタルズ、富士合金工業(株)、松尾ハンダ(株)、三井金属鉱業(株)、ハリマ化成(株)、山石金属(株)、三洋電機(株)、ソニー(株)、(株)東芝、(株)日立製作所、(株)富士通研究所、富士電機アドバンステクノロジー(株)、長野沖電気(株)、三菱電機(株)、トヨタ自動車(株)、(株)村田製作所、シュルンベルジェ(株)、山陽精工(株)、(株)ジャパンユニックス、白光(株)、(株)マルコム、(株)レスカ

○振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921 (社)日本溶接協会

※参加費用は上記口座へご送金下さい。銀行口座への振込をもって領収にかえさせていただきます。また、納入された参加費は返却いたしかねますのでご了承下さい。なお、必ず振込予定日をご記入下さい。

▼お申込先：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11

(社)日本溶接協会 業務部 木口 TEL:03-3257-1524 FAX:03-3255-5196

(社) 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会 講演会 申込書
～鉛フリー・VOC フリー対応フラックスと洗浄技術～

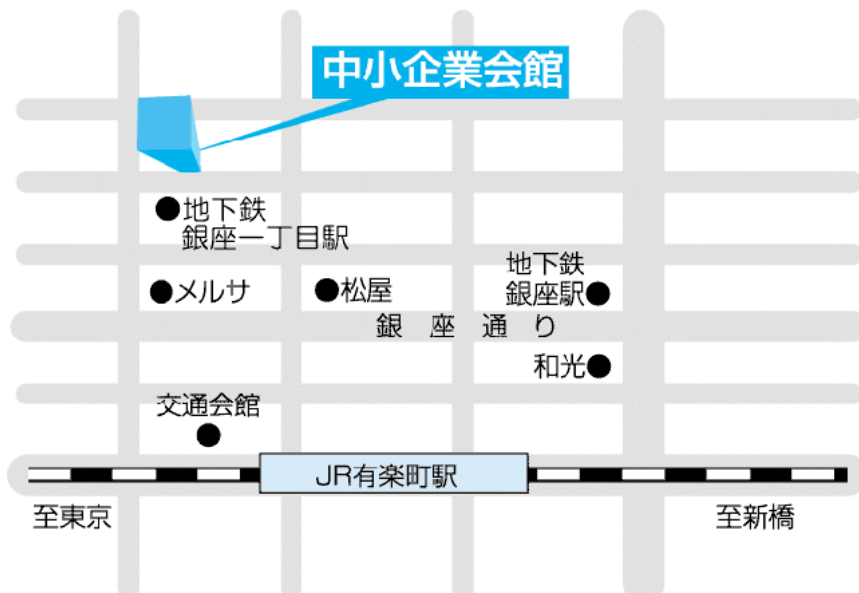
平成 年 月 日

ふりがな 氏 名			
会社名/所属			
所在地	〒		
TEL		FAX(必須)	
e-mail			
振込予定日			
通信欄:			受講料 () 円

※記入頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、日本溶接協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理いたします。詳細につきましては、日本溶接協会ホームページ(<http://www.jwes.or.jp/>)よりご覧下さい。

会場（東京都中小企業会館）へのアクセス

〒104-0061 東京都中央区銀座 2-10-18 TEL:03-3542-0121



(交通手段)

- 東京メトロ有楽町線
「銀座一丁目駅」11 出口徒歩 1 分
- 東京メトロ銀座線
「銀座駅」A13 出口徒歩 7 分